

## 芯原微电子（上海）股份有限公司

### 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2025 年 12 月 13 日（星期六）10:00 至 12 月 17 日（星期三）17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@verisilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、投资者说明会的主要情况与类型

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来智融”）管理层及交易对方关于终止发行股份及支付现金购买芯来智融 97.0070%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的通知，并于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，经公司充分审慎研究，同意终止本次交易，并授权公司董事长及其进一步授权人士全权办理终止本次交易的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于终止发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号: 2025-078)。

为便于广大投资者全面了解公司本次终止重大资产重组事项, 解答投资者提问, 公司计划于 2025 年 12 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:00 召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明会。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2025 年 12 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点: 上证路演中心

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络文字互动

## 三、参加人员

参加此次说明会人员包括: 公司创始人、董事长兼总裁 Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民) 先生, 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁石雯丽女士(如有特殊情况, 参会人员可能进行调整)。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 12 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2025 年 12 月 13 日(星期六) 10:00 至 12 月 17 日(星期三) 17:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目, 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 [IR@verisilicon.com](mailto:IR@verisilicon.com) 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人: 公司董事会办公室

电话: 021-68608521

邮箱：IR@verisilicon.com

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日